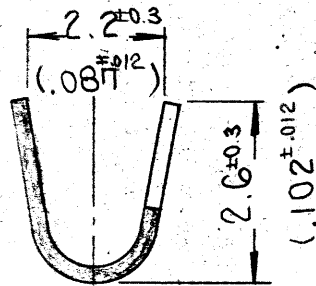
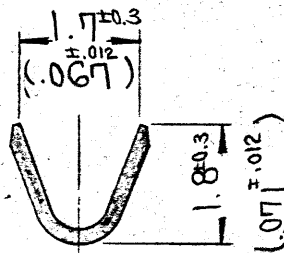
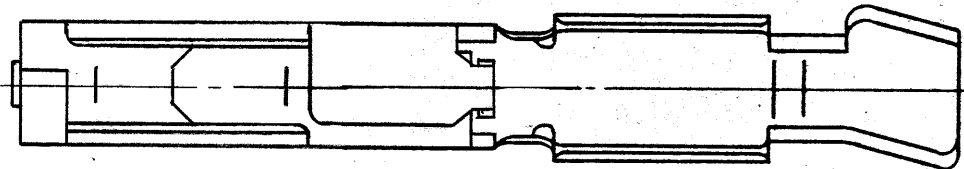


DWG. NO.	SYM.
SJ016352-E	3

SYM.	DCN NO.	DESCRIPTION	DATE	DRAWN	CHECKED	APP'D	APP'D
2	15116	6.5(.256)→6(.236)	4.MAR.1982	M. Sasaki	Y. Nagashima	T. Yajima	
3	50963	CHANGED TO SI UNIT SYSTEM	13.Nov.2002	M. Sasaki	K. Kawase	S. Kashiwagi	



SECTION A-A

(CONTACT CRIMPING BARREL)

SECTION B-B

(INSULATION CRIMPING BARREL)

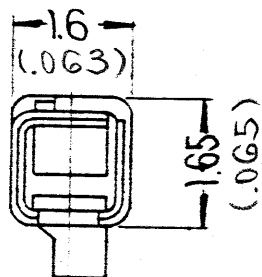
TABLE 1. PART NO. DIMENSIONS AND CONTACT FINISH

PART NO.	PART NAME	FINISH	
		MATING PORTION	OTHER AREA
030-51307-001	PS-SF-C1-1	GOLD FLASH OVER NICKEL	GOLD FLASH OVER NICKEL
↑ -002	↑ -2	GOLD, 0.3 μm MIN Δ OVER NICKEL	GOLD FLASH OVER NICKEL
030-51307-003	PS-SF-C1-3	GOLD, 0.76 μm MIN Δ OVER NICKEL	GOLD FLASH OVER NICKEL

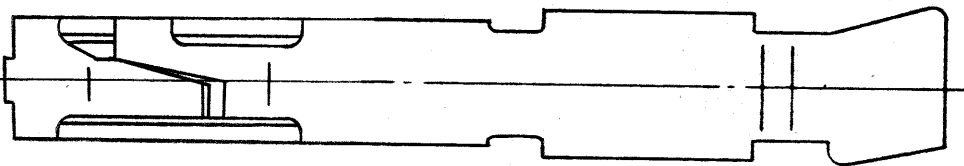
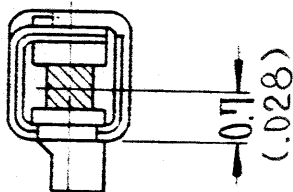
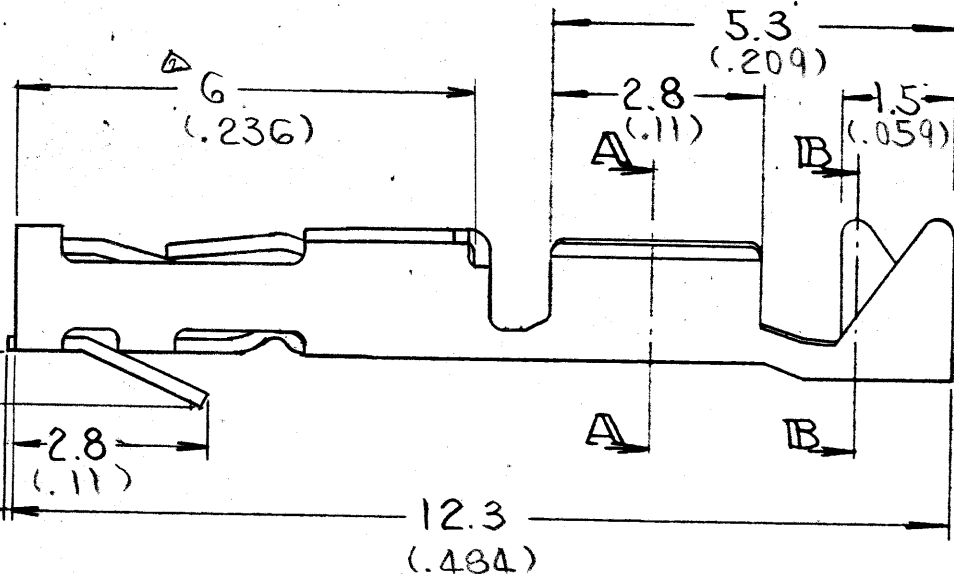
NOTE 1. MATING PIN SIZE : 0.64^{±0.05} (.025^{±.002})

2. USABLE WIRE SIZE : STRANDED WIRE, AWG 22 TO AWG 24

OUTER DIA.(INCLUDING INSULATION) : 1.2(.047) TO 1.6(.063)



0.5~1
(.02~.039)
0.2^{MAX}
(.008)^{MAX}



CROSS SECTION
(MATED WITH PIN)

NEXT ASS'Y	USED ON	NEXT ASS'Y	FINAL ASS'Y
APPLICATION		QT'Y REQ'D	

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS		
TOLERANCES ON: (INCHES)		
FRACTIONS	DECIMALS	ANGLES
TREATMENT OR FINISH		
t0.2 PHOSPHOR BRONZE		

DATE	22-JUN-1981
DRAWN	E. MURANO
CHECKED	Y. Nagashima
APP'D	Y. Nagashima
APP'D	Y. Katoh

ITEM	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	FINISH	PART NO.
	(PS-SF-C1 JAE-CONNECTOR.COM				
	030-51307-00*				
	Reference Only				
	SCALE	x 10	DWG.SIZE	B	WT.

JAPAN AVIATION ELECTRONICS	
IND. CO. LTD.	
FACTORY	
NAKAGAMI-CHO, AKISHIMA-SHI	
TOKYO, JAPAN	
DWG. NO.	
SJ016352-E	
SHEET	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9